

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-050

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于为上海芯刻微材料技术有限责任公司

申请融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司为上海芯刻微材料技术有限责任公司申请融资额度提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为加速子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）项目建设进度，满足芯刻微资金需求，公司拟为芯刻微向银行申请不超过人民币 90,000 万元的融资额度提供担保，融资期限不超过 15 年，年利率不高于同期 LPR（具体以合同约定为准），贷款资金用途为芯刻微在上海化学工业区项目建设。

在本次担保金额以内，董事会授权公司董事长或总经理签署担保协议等相关法律文件。本事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。本事项已经第六届独立董事专门会议 2026 年第五次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

二、公司为子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	芯刻微	100.00%	89.67%	0	9.00	13.16%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：上海芯刻微材料技术有限责任公司

住所：上海市化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 2015 室

法定代表人：王溯

注册资本：15,000 万人民币

成立日期：2018 年 05 月 21 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有芯刻微 100%股权

与公司的关联关系：芯刻微系公司全资子公司

芯刻微的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
资产总额	244,402,413.72	255,657,054.88
负债总额	219,145,435.74	219,363,792.97
净资产	25,256,977.98	36,293,261.91
营业收入	0.00	0.00
净利润	-11,036,283.93	-20,262.978.74

经查询，芯刻微不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司本次担保内容以与授信方最终协商后签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为上海芯刻微材料技术有限责任公司申请融资额度提供担保的议案》，董事会认为：本次担保事项系为满足子公司芯刻微建设项目的资金需求，有利于公司业务持续稳定发展。芯刻微资产质量及资信状况良好，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，

董事会同意该事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为子公司提供担保总额度为 170,000.00 万元（含本次担保），实际担保金额为 75,900.00 万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.70%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保、涉讼担保。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、公司第六届独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日